PULYRESEARCH SERVICE B.V

47 ORANJELAAN P.O. BOX 1144 2280 - CC - RIJSWIJK HOLLAND

昭60-90837 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4 C 03 B 8/04 庁内整理番号 7344-4G 6602-4G

⑩ 日本国特許庁(JP)

码公開 昭和60年(1985)5月22日

① 特許出額公開

12

37/018 C 03 C G 02 B

6674-4G 7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

公発明の名称

砂発 明

光伝送用石英ガラス母材の製造方法

識別記号

顧 昭58-198269 **②特**

顧 昭58(1983)10月25日 田の

79発 明 者

紟

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28番地の1 信越化学工

幹 夫

業株式会社合成技術研究所内 新潟県中領城郡領城村大字西福島28番地の1 信越化学工

業株式会社合成技術研究所内

Ш 砂発 明

安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社シリコ - ン電子材料技術研究所内

信越化学工業株式会社 ⑪出 願 人

弁理士 山本 亮一 砂代 理 人

東京都千代田区大手町2丁目6番1号

61

1. 発明の名称

光伝送用石英ガラス母材の製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 一般式 R¹ S 1 (O R²) 4 - n (こゝに R¹ は 水素原子またはメチル菌、エチル菌、R² はメ チル基またはエチル基、nは0~4の正数〕で 示されるエステルシランおよび式 Ge(OR³)。 a(OR³), [R³ は1価炭化水素基]または PH 🖁 で示されるドープ剤とを酸水素炎パーナ - で燃焼させ、これによつて発生するシリカを 茶体上に堆積させたのち、こゝに得られた多孔 質シリカ焼結体を加熱器融することを特徴とす る光伝送用石英ガラス母材の製造方法

3. 発明の詳細な説明

本発明は光伝送用石英ガラス母材の製造方法。 特には元素状または化合物状の塩素を含有しない 光伝送用石英ガラス母材の製造方法に関するもの である。

光伝送用石英ガラス母材の製造方法については、 ガラス形成原料として四塩化けい素(SiCL。) を使用し、これにガラスの屈折率を下げるための ドープ剤としての三塩化ホウ素(BC4s)、または その紀折率を上げるためのドーブ剤としての四塩 化ゲルマニウム(GeCt,)、オキン塩化リン (POC4₃)などを添加し、これらを火炎加水分解 して基体上に多孔質シリカ焼結体を作らせ、つい でこれをハロゲンまたはハロゲン化合物の存在す る雰囲気中で加熱溶験して透明な石英ガラス母材 とする方法が知られている。しかし、この方法で 得られる石英ガラス母材にはこのガラス原料とし ての四塩化けい累およびドーブ剤の複類に基因す るハロゲンまたはハロゲン化合物が多電に唇存し ているため、このような母材を紡糸して得られる ファイバーにはこゝに毎存する塩葉などによつて

特爾昭60- 90837(2)

和が生じるという不利があり、このファイバーは また例えばこゝに段留する塩素などによつて可視 循塚である 0.6 ~ 1.1 μπ の 波 長帯での光戦収損 失が大きくなるという不利があつた。

他方、この光伝送用石英ガラス母材の製造に当ってはガラス形成材から作られる多孔質シリカ競技体を成長表面に不建筑点がなく、表面がなめらかで形状変化の少ないものとするために、火炎の速度、すなわら環水素炎を形成させるために、火炎の速度が最重を輸じるという方法が提られており、これによればその機器体表面の温度分布、ドーブ制入しての場合には火炎の温度が低下するためにドーブ制としてのより異化にも、グルマニウム化合物の反応化率が著しく低下し、その聴果としてこの環結体から得られる母材が足を率が布の変化は小さいものになるが、比屈を平差の小さいものになつてしまうという不利が生じる。

本発明は上記したこれらの不利を解決した光伝送用石英ガラス母材の製造方法に関するもので、これは一般式 Risi(OR²)4-n (こゝに Ritx素原子またはメチル基、エチル基、Riはメチル基またはエチル基。nは0~4の正数)で示されるエステルグランおよび式 Ge(OR²)4、B(OR²)1(こゝにR² 1 価炭化水素基)またはPH」で示されるドーブ剤とを観水素炎で燃焼させ、これによつて発生するシリカを悪体上に準復させたのち。こゝに得られた多孔質シリカ侵跡体を加熱者敵することを特徴とするものである。

これを説明すると、本発明者らは特にハロゲン原子またはハロゲン化合物を含有せず、好ましい 配萃率分布をもつ光伝送用石英ガラス母材の製造 方法について検討し、これについてはガラス形成 原料およびドープ刺としてその分子中にハロゲン 原子を含有しないシランおよびドープ刺を使用す ればよいということに注目して研究を行なつたと

ころ、このシランとして上記した一般式で示されるエステルシランを使用すればそれが沸点が概ね 100 で以上で整備速度も小さく、収扱いも容易で、工業的にも安価であること、またこのドーブ 剤についてもこれをアルコキン基を含むホウ素、ゲルマニウム化合物またはPHi゚のようなものとすればそれらがハロゲン原子を含まず、これはまた低量での反応化率も高いものであることかの、このエステルシランとこの種のドーブ剤を使用すれば確実にハロゲン原子またはハロゲン化合物を含すせず、しかも良奸な屈標率分布をもつ石英ガラス母材を容易に、しかも安価に製造することを確認して本発明を完成させた。

本発明の方法においてガラス形成原料とされる エステルシランは前記したように一般式 $R_{\Pi}^{1} S1 (OR^{2})_{4-n}$ で示されるものであり、これ にはメチルトリメトキシンラン、 ジメチルジメトキンシラン、トリノチルメトキシシラン、テトラ

メトキシシラン、メチルトリエトキシシランごテ トラエトキンシランなどが例示されるが。これは 安価であり扱いやすいということから工業的には メチルトリメトキレレラン、テトラメトキレシラ ンとすることがよい。このエステルシランはメチ ルクロライドと金属けい葉との直移反応による。 シリコーンゴム、シリコーンワニス、シリコーン 油の主原料とされるジメチルジクロロシラン合成 時の副生物であるトリメチルクロロシラン、メチ ルトリクロロシランをメタノール、エタノールな どのアルコールと反応させるか、あるいはこのジ *丿チルジ*クロロシランの製造工程で得られる一般 式 (CH,)n Sim ClxOy で示されるポリノチル ポリクロロポリンラン、ポリメチルポリクロロポ リンロキサンを熱分解して得られるモノメチルト リクロロシラン、 ジメチルジクロロンラン、トリ メチルクロロンラン、モノメチルジクロロンラン などの混合物をアルコールと反応させることによ

持舞昭60- 90837 (3)

つて容易に得ることができるし、このチトラノト キレンランは金無けい素とメチルアルコールを観 ほとしてのNaOCH。の存在下に反応させて、 次式

 $S_1 + 4CH_3OH \xrightarrow{NaOCH_3} S_1(OCH_3)_4 + 2H_2$

によつて製造することができるので、これは工業 的に安価に供給することができるし、これはまた その原料であるクロロシランまたはそのエステル レランの精留によつて容易に不純物を含まない精 製物として取得することができるので、これによ れば純度の高い石英ガラス母材が得られるという 有利性が与えられる。

他方、本発明の方法で使用されるドープ制は前起した式 $Oe(OR^3)_4$ 、 $B(OR^3)_5$ 、 PH_3 で示されるものであり、これには $Oe(OC_3H_7-n)_4$ (沸点 150 で)、 $Oe(OC_4H_8-n)_4$ (沸点 190 で)、 $Oe(OC_3H_7)_4$ (沸点 240 で)、

Ge(OC, H₈), (沸点290℃). B(OCH₃)₃
[沸点68℃]. B(OC₂H₃)₃ (沸点117℃
]. B(OC, H₇-n)₃ (沸点176℃).
B(OC, H₇-n)₃ (沸点176℃).
B(OC, H₇-n)₃ (沸点227℃)などが例示されるが、これらのなかではR³ 基がメチル基、エチル基であるものが比較的沸点が低く、キャイヤーガスへの同伴で反応 古内に供給することができるので好ましいものとされる。なお、このOe(OR³)₄、B(OR³)₃ の製造法は公知であり、これは例えばJ.Amer.Chem.Soc., 1953, 75. P.718, J.Chem.Soc., 1956, P.4916, Encyclopedia of Chemical Technology 第3版、4巻、P.111などに配載されている方法で容易に得ることができる。また、ハーグンを含まない代表的な化合物

であり、空気中あるいは象素中においてもきわめ

て高い燃焼効率を示すこと、ポンペに充模した形

慰で高純度のものが制使に得られることなどの理

elで表面とされる。

本発明の方法は、このエステルシランとドープ 剤との混合 ガスを反応器に導入し。これらを破水 素炎で怒焼させてシリカを発生させ、これを基体 上に堆積させて多孔質シリカ焼結体とするのであ るが、これにはこのエステルシランとドープ剤と を適宜の不活性キャリヤーガス、例えばアルゴン ガスなどで療送させ、空気中で整焼させればよい。 この整焼はエステルションおよびドーブ剤がその 分子中に燃料となるメチル。エチル基、アルコキ シ基をもつていること。またこれには予じめ酸素 などが混合されることからきわめて高い数焼効率 を示し、完全に燃烧するので、これによれば適度 に焼結された微細なシリカからなる多孔質シリカ 焼結体を得るための充分な高温を得ることができ るし、これにはまた、このエステルシラン、ドー プ剤中にハロゲン原子またはハロゲン化合物が全 く含まれていないことから、全くハロゲン分を含 まない多孔質シリカ焼結体を得ることができる。 なお、この多孔質シリカ焼結体は耐熱体基体上 にシリカを維積させ、焼結させることによつて得 られるが、この基体としてはそれが耐熱性であれ ば特にこれを限定する必要はない。しかしこの基 体についてはこれを同一の方法で製造した石英体 とすれば、これをそのまゝ加熱毒酸して中寒の石 英男の鬼状体とすることがよい。

また、このようにして得られた多孔質シリカ焼 結体はついでこれを加熱糖融して石英ガラス母材 とするのであるが、これには加熱炉中でそのガラス ス化温度である1400で程度に加熱して磨融処 埋すればよい。しかし、この処理に当つてはこの 焼結体に吸着されている水分や = SiOH 基を脱水、 縮合除去する必要があるので、これには炉内を 1×10⁻¹²トル以下のような真空度に保ち。炉内 温度を1400で以下の1000で前後として鋭

特問昭60- 90837(4)

水処理を行なつてから、これを1400~
1600でとして磨髄ガラス化することがよい。
なお、このガラス化についてはこれを高真空下で
行なうとシリカが蒸発したり、この多孔質シリカ
焼結体中に僅かに存在する異初が気泡となつてガ
ラス中に残留することもあるので、これは〜リク
ム、震素、アルゴンのような不活性ガス芽囲気下
で行なうことがよい。

つぎに本発明方法を添付の図面にもとづいて設明すると、第1図、第2図はいずれも本発明方法による多孔質シリカ焼結体の成長方法を示す数数ではよる多孔質シリカ焼結体の成長方法を示す数数で、ナーの斜視図、第4図は多孔質シリカ焼結体を格離ガラス化するための加熱炉の凝断面装図を示したものである。この第1図には、反応器1の中に設置されている回転と同時に一定速度で引上げるようにされた耐熱性晶体2に、エステルシランとドープ剤とをその中央部から供給し、その問題

から酸素ガス、水素ガスを供給するようにしたパ ーナー3、4からの像水業炎を照射して、これに よつて発生するシリカを基体2の上に堆覆させて、 多孔質シリカ焼結体5を得る方法が示されており。 この場合には2つのパーナー3、4が相互に干渉 するようにしてこの比屈母率差分布がグレーデッ ド・インデックス型の多孔質シリカ焼結体を得る 方法が示されているが、第2図にはこれらの2つ のパーナーが相互に干渉しないようにしてその比 屈者率差分布がステップインデックス型の多孔質 シリカ焼結体を得る 方法が示されている。このパ ーナー3はコア形成用、パーナー4はクラツド層 形成用のものであるがこれらのパーナーはいずれ も第3図に示したように同心多重環構造とされ、 その中心部でにはエステルシランとドープ側とを 含むキャリヤーガスが送られ、その第2層8には アルゴッと乗業ガスとの混合ガス、第3艘9には 水素ガス、第4層10には使素ガスが送られて、

原料ガスが慶水素炎の中心部になるようにして基 体 2 に脱射される。

この方法で得られた多礼質シリカ焼結体はついで第4図に示した加熱炉 1 1 で磨融ガラス化されるのであるが、これには多孔質シリカ焼誌体 5、6を炭素製るつぼ12に入れたのち、炉内を排気口13からの排気で真空とし、加熱 24 4 で がを1000で前後に保つて脱水処理し、ついで不活性ガス源入口14から~リウムなどを送入してから炉体を1400~1600でに加熱して移動すればよく、これによつて多孔質シリカ焼結体はるつぼ12の中で透明な石英ガラス成形体とされる。

これを要するに本発明の方法はハロゲン原子。 ハロゲン化合物を含有しないエステルシランおよびドープ剤を始発材料として多孔質シリカ焼結体 を作り、この唇触によつて石英ガラス母材を得る ものであるから、これによればハロゲン原子また はハロゲン化合物を全く含まない、したがつてこのハロゲン分の存在による光吸収損失のない光伝・送用石英ガラス母材を容易に得ることができ、これはまたそのドーブ剤が低温での反応率のよいものであることから屈折率分布の変化が小さく、比屈折率差の大きい光伝送用石英ガラス母材が容易に得られるという有利性が与えられる。

つぎに本発明方法の実施例をあげる。

実施例 1.

第1図に示したようなパーナー配置とした反応 差置を使用し、パーナー3、4に第1表に示した ようなガスを供給して酸水素炎を石英基体2に照 対したところ。直径60mの多孔質シリカ焼結体 を50m/約の速度で成長させることができ、 10時間後に直径65m、長さ500mの多孔質 シリカ焼結体を得た。

ついでこれを第4回に示した加燕炉11の中の

は素もつぼ12内に吊り下げ。炉内を4×10¹² トルの真空下として1000でに1時間加熱して から〜リフムガスを導入して常圧に戻すという操作を3回くり返したのち、同様の真空下に 1550でで1時間加熱処理して密輸したところ、 通径30m、長さ250mの透明な石変ガラス体

つぎに、この石英ガラス体の比屈折率差分布を しらべたところ、これは第5回に示したようなグ レーデッド・インデックス型を示し、このものの 比屈折率差は1.5 もであつた。また、これを延伸 して得た光ファイバーには発泡がみられず、これ にはけい光X線による分析によつてもハロゲン原子に 起因する光吸収損失は全く認められなかつた。

特闘時60- 90837**(5)** 明細度の停む(内容に変更なし)

第一キーベ	27	コアパーナーへのガス供給(ロ.な/分)	英部	6.	クランド用パーナーへのガス供給 (0.0.7分)	\$2
	OHe 8	OH, 81 (00H,),	120	CH, 8	CH ₈ 81 (00H ₈),	20
jk -	PH.		8			
(中心的)		00 (00' H)	0.			
	78.77	ž	300	7847		100
	æ	ik	1300	*	en en	330
# 2 M	アルゴン	17	700	TRIV		350
	*	ĸ	300	3	*	1 50
鹿の味	¥	66	400	*	3(300
鹿 7 旅	*	¥	800	*	9	009

異施納 2.

が得られた。

第2回に示したようなパーナー配置とした反応 装置を使用し、パーナー3、4に第2表に示した ようなガスを供給してこの酸水素炎を石英基体に 照射したところ、直径65mmの多孔質シリカ焼蒜 体を50mm/時の速度で成長させることができ、 5時間後に直径65mm、長さ250mmの多孔質シリカ焼結体を得た。

ついでこれを第4図に示した加勢炉11の中の 炭素るつぼ12に吊り下げ、前例と同様に処理し たところ、直径30m、長さ125mの再明な石 英ガラス体が得られた。

つぎにこの石英ガラス体の比屈権率差分布をし うべたところ、これは第6回に示したようにステ ップ・インデックス型を示し、その比屈折率差は 1.0 まであつた。また、これを延伸して得た光フ マイバーには発泡がみられず、これにはけい光 X &による分析によつてもハロゲン原子が検出され ず。したがつてこのハロゲン原子に配因する光牧 収損失は全く認められなかつた。

明細書の浄雪(内容に変更なし)

200 クラッド用バーナーへのガス供給 300 150 (4/50) 妖妖 × ¥ 200 300 300 コアパーナーへのガス供給 (4/00) 0 . (0 UH ,)4 81 (OCH,)4 联 帐 Ħ アルゴン * E ¥ E (中心部) 變! 第4篇 第2番 第3番

持國昭60- 90837(6)

実施例 3.

第1図に示したようなパーナー配置とした反応 頻繁を使用し、パーナー3、4に第3表に示した ようなガスを供給してこの酸水繁炎を石英基体2 に照射したところ、直径60mの多孔質シリカ袋 結体を50m/時の速度で成長させることができ、 10時間後に直径60m、長さ500mの多孔質 シリカ袋結体を得た。

ついでこれを集4図に示した加熱炉11の中の 炭素のつぼ12に吊り下げ、実施例1と同様に処理したところ、直径30mm、長さ250mmの透明 な石英ガラス体が得られた。

つぎにこの石英ガラス体の比屈者率差分布をし らべたところ。これは第5図に示したようなグレ ーデッド・インデックス型を示し、その比屈折率 差は0.5%であつた。また、これを延伸して作つ た光ファイバーには免包が全くみられず、これに はけい光X級分析によつてもハロゲン原子が検出

されず、したがつてこのハロゲッ原子に**起因する** 光吸収損失は全く認められなかつた。

明細書の浄書(内容に変更なし)

のガス供給		S	300	800	1700	350	150	300	009
クラッド用パーナーへのガス供給	(0.0./#)	OH, 81 (OCH,),	B(OCH,),	ナルゴン	報	TRAT	*	蛛	報
のガス供給		1), 120		250	0 0 8	001	008	007	800
コアバーナーへのガス供給	(0.0.7 #)	OH, 81(00H,), 120		イドルイ	転	7847	新	帐	长
1	# K K		第1章	(中心觀)		第2章		# 8 #	第4番

es

宴愿约 4.

第2回に示したようなパーナー配置とした反応 設置を使用し、パーナー3、4に第4長に示した ようなガスを供給してこの観水素炎を石英基体2 に照射したところ、直径60mの多孔質シリカ焼 結体を50m/時で成長させることができ、5時 間後に直径60m、長さ250mの多孔質シリカ 焼結体を得た。

ついでこれを第4図に示した加勢炉11中の炭素るつぼ12に吊り下げて実施卵1と同様に処理したところ、直径30 mm、長さ125mmの透明な石灰ガラス体が得られた。

つぎにこの石英ガラスの比屈を平差分布をしらべたところ。これは第6図に示したようにステップ・インデックス型を示し、その比配折平差は0.3 まであつた。また、これを延伸して作つた光ファイバーには発泡が全くみられず、これにはけい光×線分析でもハロゲン原子が検出されず、し

特員昭60- 90837(ア)

たがつてこのハロゲッ原子に起因する光吸収損失 は全く思められなかつた。

労組書の浄む(内容に変更なし)

	のガス供給)	9.0	300	008	3000	350	150	200	400
	クラッド用バーナーへのガス供給(ロ ご / 汁)	81(00H)	B(002 H;);	7848	林	イトゴン	K	*	軽
•	ガス供給し	120		250	720	002	300	300	009
Ř	コナパーナーへのガス供給(C. C. / 分)	S1(00Hs), 120		ナルゴン	铁	7847	蛛	*	数
	第一十一元		- 宋	(申今申)		1	E 7 &	第3番	第4篇

比较例

第1図に示したようなパーナー配置とした反応 装置を使用し、パーナー3、4に第5表に示した ようなガスを供給してこの酸水素炎を石英基体2 に照射したところ、5時間に直径65m、長さ 250mの多孔質シリカ焼結体を得た。

ついで、これを第4図に示した加熱炉11中の 炭素のつぼ12に吊り下げて実施例1と同様に処 理したところ、直径30mm、長さ120mmの透明 な石英ガラス体が得られた。

つぎに、この石英ガラス体の比屈折率分布をし らべたところ、これは電 5 図に示したようなグレ ーデッド・インデックス型を示し、この比屈折率 差は 1.0 % であつたが、これを延伸して作つた光 ファイバーには発泡現象が製築され、これは等に その外周付近に多く見られた。また、これから作 つたサンブルを X 級マイクロアナライザーで分析 したところ、これには塩素が中央部分で 2 0 0 ppm 程度、外部付近で500ppm程度あることが確認 され、これについては発力現象と塩素値度に相関 性のあることが確認された。

特局場 60- 90837(8) 明細音の浄色(内容に変更ない

		-	***	١
一十一ド	コナバーナーへのガス供給(C.c.イ分)	は供給	クランド用パーナーへのガス供給(このノ分)	10
	8101,	120	81064 50	0
東 1 年	7000	0.	BC (1) 300	0
	P004,	6		
	# #	150	300	0
# 2 #	ナルゴン	800	008 XEWL	0
!	*	200	200	
産の紙	*	2000	* * 2000	٥
第 4 篇	*	0009	0009 ## ##	اہ
_				

4. 図面の簡単な説明

第1回、第2回は本発明方法における多孔質シリカ焼結体を作るための反応質慮を示す凝断面要回、第3回はそのパーナーの料視圏、第4回は多孔質シリカ焼結体を軽極ガラス化するための加熱 たの販動面要回、第5回、第6回は本発明方法で 得られた石英ガラス母材の比別折率差分布図を示したものである。

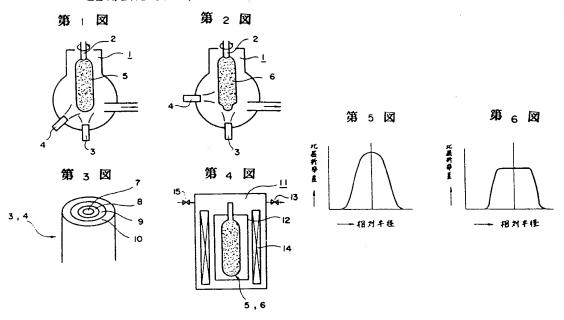
- 1 … 反応後離、 2 … 基体。
- 3. 4…パーナー。
- 5、6…多孔質シリカ焼結体。
- 7.8.9.10…ガス供給口.
- 11…犯祭炉。 12…炭素るつぼ。
- 14…如熟器。

将赶出悔人 信档化学工業株式会社

na atau a b

特帛哈60- 90837(9)

図面の浄む(内容に変更なし)



手続補正書

£ 59 # 2 € 10 B

排許 宁县官 若 杉 和 夫 點

- 事件の表示 昭和58年特許顧第198269号
- 2. 発明の名称 光伝送用石英ガラス母材の製造万法
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出幅人

名称 (206) 信芭化学工業株式会社

名 (

住 所 〒 103 東京都中央区日本橋本町 4 丁目 9 香地

★井ごル (電器要求 (270) 0 8 5 8, 0 8 5 9 ,---

氏名 (表表表) 山 本 亮

- 5. 矯正命令の日付 発送日 昭和59年1月31日
- 6. 浦正の対象

- 1)明細春第16頁、19頁、22頁、25頁および28頁に起鉄の第1表~第5表を別紙のとおり 補正する。
- 2)図面(新)図~第6図)を別紙のとおり提出する。

以上